

2010-2013年中国集成电路 设计业运行动态与投资可行性研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2010-2013年中国集成电路设计业运行动态与投资可行性研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/dianli1101/G716510HO6.html>

【报告价格】纸介版6800元 电子版7000元 纸介+电子7200元

【出版日期】2026-04-17

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

2010-2013年中国集成电路设计业运行动态与投资可行性研究报告 内容介绍：

第一章 2010年-2014年中国集成电路设计业运行环境分析

第一节 2010年-2014年中国宏观经济环境分析

- 一、中国GDP分析
- 二、城乡居民家庭人均可支配收入分析
- 三、全社会固定资产投资分析
- 四、进出口总额及增长率分析
- 五、社会消费品零售总额

第二节 2010年-2014年中国集成电路产业政策环境分析

- 一、国家鼓励的集成电路企业认定管理办法（试行）
- 二、国务院关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》
- 三、集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法
- 四、《集成电路布图设计保护条例》

第三节 2010年-2014年中国集成电路设计业社会环境分析

第二章 2010年-2014年中国集成电路产业运行形势分析

第一节 2010年-2014年中国集成电路产业(集成电路产业市场调研)发展总括

- 一、集成电路产业发展迅速
- 二、中国IC产业应用创新浅析
- 三、集成电路的产业链的发展

第二节 2010年-2014年中国集成电路封测业(集成电路封测业市场调研)发展概况

- 一、中国IC封装业从低端向中高端走近
- 二、中国需加快高端封装技术的研发
- 三、新型封装测试技术浅析
- 四、IC封装企业的质量管理模式

第三节 2010年-2014年中国集成电路产业热点及影响分析

- 一、工业化与信息化的融合对IC产业的影响
- 二、政府“首购”政策对集成电路产业的影响
- 三、两岸合作促进集成电路产业发展
- 四、支撑产业的发展对集成电路影响重大
- 五、IC产业知识产权的探讨

第三章 2005年-2010年中国集成电路产量数据统计分析

第一节 2005年-2010年中国集成电路产量数据分析

一、2005年-2010年全国集成电路产量数据分析

二、2005年-2010年集成电路重点省市数据分析

第二节 2010年中国集成电路产量数据分析

一、2010年全国集成电路产量数据分析

二、2010年集成电路重点省市数据分析

第三节 2010年中国集成电路产量增长性分析

一、产量增长

二、集中度变化

第四章 2010年-2014年中国集成电路设计业企业经营形势分析

第一节 2010年-2014年中国IC设计企业(IC设计企业市场调研)发展概况分析

一、集成电路设计企业的特点

二、中国集成电路设计企业存在的形态

三、中国IC设计公司(IC设计公司市场调研)发展的三阶段

第二节 2010年-2014年中国集成电路设计企业技术研发分析

一、中国IC设计企业技术研发现状

二、满足用户需求是IC设计企业研发方向

三、国内集成电路设计企业与国外的差距分析

第三节 2010年-2014年中国集成电路设计企业(集成电路设计企业市场调研)发展动态分析

一、IC设计企业盈利能力下降的原因分析

二、中国IC设计企业竞争激烈

三、IC设计企业发展对策分析

第五章 2010年-2014年中国IC设计业营运局势分析

第一节 2010年-2014年中国IC设计业运行现状分析

一、IC设计产业链

二、IC设计产业经济规模分析

三、IC设计产业知识产权分析

第二节 2010年-2014年中国IC设计业创新分析

一、浅谈中国集成电路设计业的创新

二、IC设计创新的三大关键

三、创新成为IC设计业的核心

第三节 2010年-2014年中国IC设计业(IC设计业市场调研)发展新动态分析

一、业务流创新成为IC设计产业新出路

二、IC设计业多层面创新构建系统工程

三、IC设计业多元化创新形态分析

第六章 2010年-2014年中国IC设计业(IC设计业市场调研)发展存在的问题与对策分析

第一节 2010年-2014年中国IC设计业面临的问题及机遇

一、中国集成电路设计业存在的问题

二、中国IC设计业与国际水平的差距

三、阻碍中国IC设计业(IC设计业市场调研)发展的三大矛盾

四、中国IC设计业需过三道坎

五、中国集成电路设计业面临的环境机遇与挑战

第二节 2010年-2014年中国IC设计业(IC设计业市场调研)发展战略

一、加速发展IC设计业五大对策

二、加快IC设计业发展策略

三、发展中国IC设计业的七点建议

四、中国集成电路设计业崛起的关键

第七章 2005-2010年中国集成电路制造(集成电路制造行业调研分析)行业运行经济指标监测与分析

第一节 2005年-2010年中国集成电路制造(集成电路制造行业调研分析)行业数据统计与监测分析

一、2005年-2010年中国集成电路制造(集成电路制造行业调研分析)行业企业数量增长分析

二、2005年-2010年中国集成电路制造(集成电路制造行业调研分析)行业从业人数调查分析

三、2005年-2010年中国集成电路制造(集成电路制造行业调研分析)行业总销售收入分析

四、2005年-2010年中国集成电路制造(集成电路制造行业调研分析)行业利润总额分析

五、2005年-2010年中国集成电路制造(集成电路制造行业调研分析)行业投资资产增长性分析

第二节 2010年1-2月中国集成电路制造(集成电路制造行业调研分析)行业最新数据统计与监测分析

一、企业数量与分布

二、销售收入

三、利润总额

四、从业人数

第三节 2010年1-2月中国集成电路制造(集成电路制造行业调研分析)行业投资状况监测

一、行业资产区域分布

二、主要省市投资增速对比

第八章 2010年-2014年中国集成电路典型企业竞争性财务数据分析(企业可自选)

第一节 杭州士兰微电子股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第二节 上海贝岭股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第三节 江苏长电科技股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第四节 吉林华微电子股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第五节 中电广通股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第六节 中芯国际集成电路制造有限公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第七节 大唐微电子技术有限公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第八节 北京华虹集成电路设计有限责任公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第九节 上海华虹NEC电子有限公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第十节 无锡华润微电子有限公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第十一节 略.....

第九章 2010-2013年中国集成电路设计业(集成电路设计业市场调研)发展趋势预测分析

第一节 2010-2013年中国集成电路(集成电路市场调研)发展趋势

一、中国集成电路三个重要发展目标

二、中国集成电路(集成电路市场发展分析)市场展望

三、中国消费IC(消费IC市场发展分析)市场发展趋势

第二节 2010-2013年中国集成电路设计业(集成电路设计业市场发展分析)市场预测分析

一、集成电路设计市场需求预测分析

二、中国集成电路设计业企业前景预测

三、集成电路设计业创新方向预测

第二节 2010-2013年中国集成电路设计(集成电路设计市场发展分析)市场盈利预测分析

第十章 2010-2013年中国集成电路设计产业投资可行性分析

第一节 2010-2013年中国集成电路设计产业投资环境预测分析

第二节 2010-2013年中国集成电路设计业投资机会分析

一、集成电路设计业投资吸引力分析

二、集成电路设计业投资区域优势分析

第三节 2010-2013年中国集成电路设计业投资风险分析

一、市场竞争风险分析

二、技术风险分析

三、信贷风险分析

图表目录：(部分)

图表：2005年-2010年集成电路产量全国统计

图表：2005年-2010年集成电路产量北京市统计

图表：2005年-2010年集成电路产量天津市统计

图表：2005年-2010年集成电路产量河北省统计

图表：2005年-2010年集成电路产量辽宁省统计

图表：2005年-2010年集成电路产量上海市统计

图表：2005年-2010年集成电路产量江苏省统计

图表：2005年-2010年集成电路产量浙江省统计

图表：2005年-2010年集成电路产量福建省统计

图表：2005年-2010年集成电路产量山东省统计

图表：2005年-2010年集成电路产量河南省统计

图表：2005年-2010年集成电路产量湖北省统计

图表：2005年-2010年集成电路产量湖南省统计

图表：2005年-2010年集成电路产量广东省统计

图表：2005年-2010年集成电路产量重庆市统计

图表：2005年-2010年集成电路产量四川省统计

图表：2005年-2010年集成电路产量贵州省统计

图表：2005年-2010年集成电路产量甘肃省统计

图表：2005年-2010年大规模集成电路产量全国统计

图表：2005年-2010年大规模集成电路产量天津市统计

图表：2005年-2010年大规模集成电路产量上海市统计

图表：2005年-2010年大规模集成电路产量江苏省统计

图表：2005年-2010年大规模集成电路产量浙江省统计

图表：2005年-2010年大规模集成电路产量广东省统计

图表：2005年-2010年集成电路制造业企业数量增长趋势图

图表：2005年-2010年中国集成电路制造业亏损企业数量及亏损面情况变化图

图表：2005年-2010年集成电路制造业累计从业人数及增长情况对比图

图表：2005年-2010年中国集成电路制造业销售收入及增长趋势图

图表：2005年-2010年中国集成电路制造业毛利率变化趋势图

图表：2005年-2010年中国集成电路制造业利润总额及增长趋势图

图表：2005年-2010年中国集成电路制造业总资产利润率变化图

图表：2005年-2010年中国集成电路制造业总资产及增长趋势图

图表：2010年-2014年中国集成电路制造业亏损企业对比图

图表：2010年1-2月中国集成电路制造业不同规模企业分布结构图

图表：2010年1-2月中国集成电路制造业不同所有制企业比例分布图

图表：2010年1-2月中国集成电路制造业主营业务收入与上年同期对比表

图表：2010年1-2月中国集成电路制造业收入前五位省市比例对比表

图表：2010年1-2月中国集成电路制造业销售收入排名前五位省市对比图

图表：2010年1-2月中国集成电路制造业收入前五位省区占全国比例结构图

图表：2010年1-2月中国集成电路制造业主营入同比增速前五省市对比 单位：千元

图表：2010年1-2月中国集成电路制造业主营业务收入增长速度前五省市增长趋势图

图表：2010年1-2月中国集成电路制造业利润总额及与上年同期对比图

图表：2010年1-2月中国集成电路制造业利润总额前五位省市统计表 单位：千元

图表：2010年1-2月中国集成电路制造业利润总额前五位省市对比图

图表：2010年中国集成电路制造业利润总额增长幅度最快的省市统计表 单位：千元

图表：2010年中国集成电路制造业利润总额增长最快省市变化趋势图

图表：2010年1-2月中国集成电路制造业从业人数与上年同期对比图

图表：2010年1-2月中国集成电路制造业资产总计及与上年同期对比图

图表：2010年1-2月中国集成电路制造业资产总计前五位省市统计表

图表：2010年1-2月中国集成电路制造业资产总计前五省市资产情况对比图

图表：2010年1-2月中国集成电路制造业资产总计前五省市分布结构图

图表：2010年1-2月中国集成电路制造业资产增长幅度最快的省市统计表 单位：千元

图表：2010年1-2月中国集成电路制造业资产增速前五省市资产总计及增长趋势

图表：2005年-2010年杭州士兰微电子股份有限公司主营业务收入增长趋势图

图表：2005年-2010年杭州士兰微电子股份有限公司净利润增长趋势图

图表：2005年-2010年杭州士兰微电子股份有限公司利润率走势图

图表：2005年-2010年杭州士兰微电子股份有限公司成长能力指标表

图表：2005年-2010年杭州士兰微电子股份有限公司经营能力指标表

图表：2005年-2010年杭州士兰微电子股份有限公司盈利能力指标表

图表：2005年-2010年杭州士兰微电子股份有限公司偿债能力指标表

图表：2005年-2010年上海贝岭股份有限公司主营业务收入增长趋势图

图表：2005年-2010年上海贝岭股份有限公司净利润增长趋势图

图表：2005年-2010年上海贝岭股份有限公司利润率走势图

图表：2005年-2010年上海贝岭股份有限公司成长能力指标表

图表：2005年-2010年上海贝岭股份有限公司经营能力指标表

图表：2005年-2010年上海贝岭股份有限公司盈利能力指标表

图表：2005年-2010年上海贝岭股份有限公司偿债能力指标表

图表：2005年-2010年江苏长电科技股份有限公司主营业务收入增长趋势图

图表：2005年-2010年江苏长电科技股份有限公司净利润增长趋势图

图表：2005年-2010年江苏长电科技股份有限公司利润率走势图

图表：2005年-2010年江苏长电科技股份有限公司成长能力指标表

图表：2005年-2010年江苏长电科技股份有限公司经营能力指标表

图表：2005年-2010年江苏长电科技股份有限公司盈利能力指标表

图表：2005年-2010年江苏长电科技股份有限公司偿债能力指标表

图表：2005年-2010年吉林华微电子股份有限公司主营业务收入增长趋势图

图表：2005年-2010年吉林华微电子股份有限公司净利润增长趋势图

图表：2005年-2010年吉林华微电子股份有限公司利润率走势图

图表：2005年-2010年吉林华微电子股份有限公司成长能力指标表

图表：2005年-2010年吉林华微电子股份有限公司经营能力指标表

图表：2005年-2010年吉林华微电子股份有限公司盈利能力指标表

图表：2005年-2010年吉林华微电子股份有限公司偿债能力指标表

图表：2005年-2010年中电广通股份有限公司主营业务收入增长趋势图

图表：2005年-2010年中电广通股份有限公司净利润增长趋势图

图表：2005年-2010年中电广通股份有限公司利润率走势图

图表：2005年-2010年中电广通股份有限公司成长能力指标表

图表：2005年-2010年中电广通股份有限公司经营能力指标表

图表：2005年-2010年中电广通股份有限公司盈利能力指标表

图表：2005年-2010年中电广通股份有限公司偿债能力指标表

图表：中芯国际集成电路制造有限公司销售收入情况

图表：中芯国际集成电路制造有限公司盈利指标情况

图表：中芯国际集成电路制造有限公司盈利能力情况

图表：中芯国际集成电路制造有限公司资产运行指标状况

图表：中芯国际集成电路制造有限公司资产负债能力指标分析

图表：中芯国际集成电路制造有限公司成本费用构成情况

图表：大唐微电子技术有限公司销售收入情况

图表：大唐微电子技术有限公司盈利指标情况

图表：大唐微电子技术有限公司盈利能力情况

图表：大唐微电子技术有限公司资产运行指标状况

图表：大唐微电子技术有限公司资产负债能力指标分析

图表：大唐微电子技术有限公司成本费用构成情况

图表：北京华虹集成电路设计有限责任公司销售收入情况

图表：北京华虹集成电路设计有限责任公司盈利指标情况

图表：北京华虹集成电路设计有限责任公司盈利能力情况

图表：北京华虹集成电路设计有限责任公司资产运行指标状况

图表：北京华虹集成电路设计有限责任公司资产负债能力指标分析

图表：北京华虹集成电路设计有限责任公司成本费用构成情况

图表：上海华虹NEC电子有限公司销售收入情况

图表：上海华虹NEC电子有限公司盈利指标情况

图表：上海华虹NEC电子有限公司盈利能力情况

图表：上海华虹NEC电子有限公司资产运行指标状况

图表：上海华虹NEC电子有限公司资产负债能力指标分析

图表：上海华虹NEC电子有限公司成本费用构成情况

图表：无锡华润微电子有限公司销售收入情况

图表：无锡华润微电子有限公司盈利指标情况

图表：无锡华润微电子有限公司盈利能力情况

图表：无锡华润微电子有限公司资产运行指标状况

图表：无锡华润微电子有限公司资产负债能力指标分析

图表：无锡华润微电子有限公司成本费用构成情况

图表：略.....

详细请访问：<http://www.bosidata.com/dianli1101/G716510HO6.html>